

CMOS影像传感器



以不断缩小体积及提高像素作为新产品的开发目标

- 开发高像素VGA、1M、2M、3M及以上的产品
- 不断缩小像素点距，从最初的 $3.75\mu\text{m}$ 开始，到现在的 $3.3\mu\text{m}$ 、 $2.7\mu\text{m}$ 、 $2.2\mu\text{m}$ 甚至更小的点距
- 使用最佳的微透镜及光电二极管来提高图像质量

■ Dynastron™ 产品开发图

